

24

2417 02

USB- und IEEE-1394-Steckverbinder

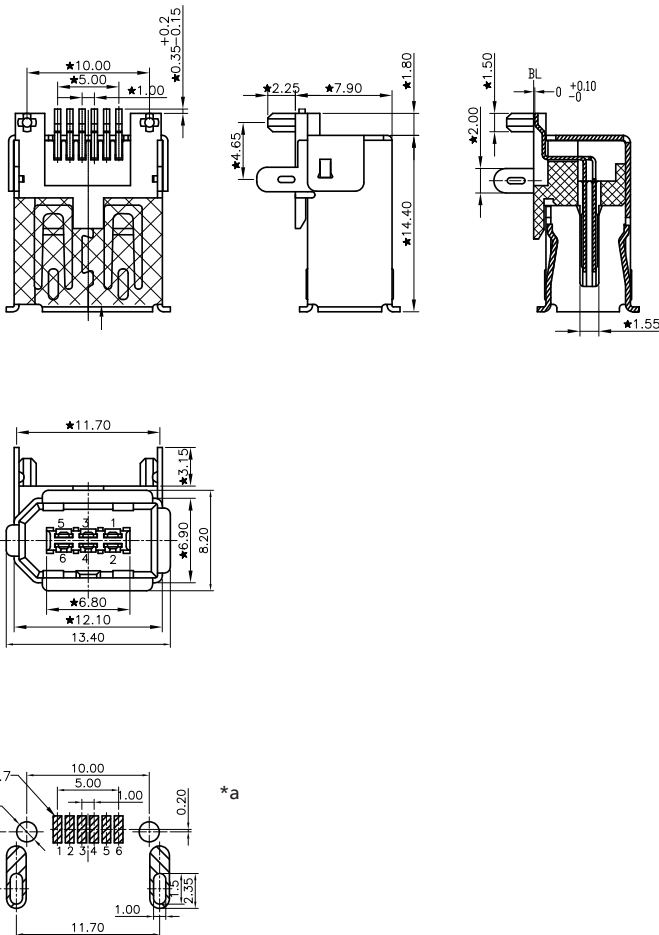


IEEE-1394-Einbaukupplung, 6-polig, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

Status: Obsolet

24

2417 02



*a Leiterplattenlayout

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder CuSn, vergoldet
Gehäuse CuZn, verzinkt

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 5000
Steckkraft ≤ 40 N
Ziehkraft 5-40 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 50 m Ω
Bemessungsstrom 0,5 A
Bemessungsspannung 5 V
Bemessungsstoßspannung 100 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 M Ω

Zugehörige Produkte

24

2417 02

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2417 02	6	100	300
2417 02 R	6	200	1400

Verpackung:

im Tablett (2417 02)
auf Rolle (2417 02 R)